

半导体减薄用撕膜机 海展

产品名称	半导体减薄用撕膜机 海展
公司名称	上海海展自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海展 型号:SD300 用途:半导体减薄后撕膜
公司地址	上海市金山区亭林镇林宝路39号3幢255室
联系电话	021-60510583 13764170846

产品详情

品牌	海展	型号	SD300
用途	半导体减薄后撕膜	别名	揭膜机

半自动晶圆减薄撕膜机

(型号 : sdt-300)

1. 主要说明

1.1晶圆尺寸：直径：4" ,5" ,6" & 8"

厚度：150 ~ 750微米

(可升级处理超薄晶圆)

1.2晶圆类型：硅，砷化镓

单边，双边或者v型缺口

1.3撕膜胶带：类型：移除型胶带

宽度：38 ~ 100毫米

长度：100米

1.4撕膜角度： < 45 °

1.5撕膜温度：室温至150 可调

1.6适用胶膜类型：蓝膜或者uv膜

1.7输入&输出：手动放取晶圆

1.8防静电控制：特氟纶面晶圆台盘/胶膜传送滚轮和防静电贴膜滚轮

撕膜和胶膜滚轴处吹入防静电风

1.9晶圆定位：通用标记刻线

1.10控制单元：基于plc的控制，带5英寸的触摸屏

1.11电力供应：单相交流220v, 10a

1.12压缩空气：5公斤清洁干燥压缩空气,流量每分钟2立方英尺

1.13尺寸：500毫米（宽）*800毫米（深）*500毫米（高）

1.14净重：80公斤

机器性能：

2.1晶圆收益： 99.9%

2.2产量： 80片/小时

2.3转换品种时间 5分钟

文件和手册

3.1操作及维修手册 2套

3.2操作及维修手册光盘 2张

4.安装,培训及验收:

4.1卖方负责将机器安装,调机,试运行及性能测试

4.2卖方给予买方内部操作员工,工程师,维护人员完善的技术培训直到他们可以稳定独立地操作机器

4.3机器的验收包括预验收与最终验收.预验收应该在卖方工厂完成,最终验收在买方指定

的地点完成.所有的验收项目包括确认产品说明,产品运行,模拟测试与产品生产等.

5.保修条款:

5.1卖方保证设备完全满足买方正常生产要求及购买规格

5.2保修期为买方正式验收起12个月内